

Sauerstofffreier Kupfertiegel Mit Elektronenstrahlverdampfungsbeschichtung

Artikelnummer: KMS06



Einführung

Beim Einsatz von Elektronenstrahlverdampfungs-techniken minimiert der Einsatz von sauerstofffreien Kupfertiegeln das Risiko einer Sauerstoffverunreinigung während des Verdampfungsprozesses.

[Mehr erfahren](#)

Außendurchmesser und Höhe	35*17mm	40*17mm	45*22mm	50*25mm
---------------------------	---------	---------	---------	---------